



Таблица 1 – Данные отверстий

<u> </u>	<u> </u>			
Обозначение	Диаметр отв.,	Диаметр конт.	Наличие	Кол.
отв.	MM	площадки, мм	металлизации	0ா6்.
-	1	2,0	Hem	89
	1,5	3,0	Hem	9
	3,2		Hem	4

- \* Размеры для справок
- 1. Шаг координатной сетки 2,5мм
- 2. Плату изготовить химически негативным методом
- 3. Класс точности платы по ГОСТ Р 53429-2009-1:
- минимальная номинальная ширина проводника 0,75мм
- минимальное номинальное расстояние между элементами проводящего рисунка - 0,75мм
- 4. Параметры отверстий платы приведены в таблице 1
- 5. Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 1
- 6. Финишное покрытие металлизированных поверхностей меди по ГОСТ 9.301-86, контактных зон припоем ПОС-61 ГОСТ 21930-76 толщиной не менее 500 мкм. 7. Остальные технические требования по ОСТ 4 ГО.070.015-75

				ИУ4.11.03.03.23.05.52.04.002				
					/lum.	Масса	Масштаб	
		№ докум.	Дато	<i>Чсилитель</i>				
-		Бакулевский		низкой частоты			1:1	
Пров	<i>3.</i>	Семенцов С.Г.						
T.KOH	HMP.			Плата печатная	/lucm	Лисп	10B	
				$\Gamma \Gamma I = \Gamma I \cap I$	МГТ	У им. Н.Э. Бо	<i>аумана</i>	
H.KOF	чтр.			FR4-DE104 TY 2296-001-39421663-13	Кафедра ИУ4 Гриппа ИУ4, 525			
Утв.				1	Группа ИУ4-52Б			